19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4−66601

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)3月3日

B 22 F 1/00 B 21 F 21/00 A 8015-4K 7217-4E

6940-4M H 01 L 21/92

Γ×

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

②特 頤 平2-179263

20出 願 平2(1990)7月6日

個発 明 者 丸 山 忠 克 神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日本製鐵株式會社 第一技術研究所内

@発 明 者 大 野 恭 秀 神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日本製鐵株式會社 第一技術研究所内

@発 明 者 北 村 修 神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日本製鉱株式會社 第一技術研究所内

@発 明 者 字 野 智 裕 神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日本製鐵株式會社 第一技術研究所内

②出 願 人 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番3号 79代 理 人 弁理士 半田 昌男

最終頁に続く

明 御 書

1. 発明の名称

数額金属球の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 加熱手段において縦に配置された炉芯管内 を、金属銀片を自由落下させ、前起金属線片に用 いている金属の敵点以上の温度に前記金属線片を 加熱して搭載することにより、前記金属線片を球 伏化することを特徴とする微細金属球の製造方法
- (2) 前記炉芯管の下端に蓋を設けた請求項1 記載の数細金属球の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、ICチップの電価とTABテープの リード等との間を接合する際に接合部材として利 用される数細金属球を製造するための方法に関す るものである。

(従来の技術)

I C チップの電極と外部リードとの接続には多様な方法が採用されている。

配線用の極細ワイヤー(ボンディングワイヤー)を用いて接続する方法もあるが、チップの電極とリードとの間にペンプと呼ばれる金属突起を挟んで熱圧者する方法も広く行われるようになっている。

TAB(Tape Automated Bonding)法は後者の代表として注目されている技術である。この方法は、予めICチップの電極部か、もしくはTABテープ上のリード先端部のいずれかにベンプを形成しておき、次にICチップ電極部とリードを有するTABテープとをバンプを介して重ね合わせて両者を接合するものである。またTAB法以外にフリップチップ法においても、バンプが使用されている。

このような用途に提供されるバンプのこれまで の作り方は、メッキによる方法が主であった。すべ なわち、ICチップの電極部にバンプとなる金属 (主に高純度の金)を直接メッキして形成するか または一旦ガラス基盤上等にメッキによって形成 したバンプをTABテーブ側のリード先端部に転 写する方法が主流となっている。゜

しかしながら、メッキによる方法は設備が大き、くなる上に、バンプとして使用する金属の組成にも制約を受けるという欠点がある。また特に I C チップの電極部に直接メッキしてバンプを形成する場合には、 I C チップそのものがメッキ工程を通過することになって、 I C チップの歩習まりが悪化するという問題がある。

これらの欠点を解消する方法として、メッキによっないペンプ形成方法も考えられるようになってきた。本出職人は先に、ペンプ用の素材と切断した。この金属線を定尺切断した後、互いの間隔を隔でお散で溶散・凝固させ、麦面浸力を利用して球形状のペンプを得る方法について出版した(特臘平1-320296号)。この等に然圧差して使用される(特臘平1-234917号)。

任意の金属線片を溶融してバンプとする新しい 方法によれば、接合用部材としてふさわしい特性 を持った任意の金属をバンプとして使用する可能

を目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

上記の目的を達成するための本発明に係る敬昭会議院の製造方法は、加熱手段において経に配置された炉芯管内を、金属線片を自由落下させ、桁記金属線片に用いている金属の融点以上の温度に前記金属線片を球状化することを特徴とするものである。

そして、前記炉芯管の下端に蓋を設けることが 翌ましい。

(作用)

本発明は前記の構成によって、炉芯管の中を自由存下する金属線片を、加熱手段によりその金属線片に用いている金属の融点以上の温度に加熱して溶散する。溶融状態の金属は美面張力が大きく、自ら球状化するので、金属線片は炉芯管の中を落下中に球状に変形され、微細金属球となる。

また、伊芯管の下端に蓋を設けることにより、 管内に上昇気流が発生するのを防止することがで 性が大きく広がったことになる。すなわち、金の他に調や版、並びにそれらをベースとする各種の合金を、容易にパンプとして成形することができるようになったわけである。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は上記事情に基づいてなされたものであ り、簡易な装置により、作業能率の向上を図るこ とができる徴組金属球の製造方法を提供すること

きる.

(実施例)

以下に本発明の一実施例を抵付図面を参照して 説明する。図面は本発明の一実施例である数細金 属はの製造方法において使用する装置の概略図で ある。本実施例においては、線径25μm、長さ 0.55mmの金線片(金属線片)を使用してお り、直径が80μmの金球(数細金属球)を製造 する。

って、自由客下する金属級片を確実に融点以上の 選度に加熱するためである。 蓋 6 は石英ガラスで 形成され、炉芯管 2 の下端にはめ込まれている。 蓋 5 は高温の加熱炉 4 によって生ずる上昇気流を 防ぐとともに、固化した数細金属球を回収するた めのものである。加熱炉 4 と蓋 6 との間隔は約 2 0 0 血血である。角、炉芯管 2 の内部は通常の大 気雰囲気を用いている。

はこれに限定されるのではなく、 一般 に、 会属を使用してもよい内の通過をを使用してもよい内の通過を使用して、 会議線片のの大きを表をできる。 を 会議線片の長さを表したが、 会議を対したが、 会議を 会議を というない。 を というない 会議を というない。 を というないのでは、 ないできる。 というないのでは、 ないのでは、 ない

また、上記の実施併では、 炉芯管の下端部に置を被せた場合について説明したが、 本発明はこれに限定されるものではなく、 たとえば蓋を用いずに、 炉芯管の下端部をテーパー状に加工し、 下端の関口孔より微細金選挙を回収するようにしてもよい。 これにより、 たとえば炉芯管の下方にベルトコンベア等を配置し、 微細金選挙を連続的に回収することも可能になる。

(発明の効果)

本発明者等が上記の装置及び金属線片を用いて 実際に試験を行ったところ、 均一で綺麗な球形状 の微雑金属球を得ることができた。

このように、本実施例の数細金属の製造方法においては、金属操片を提送するための装置を設むることなく、金属操片を提送芯管に入れるだけで数に金属操り回収工程まで一度を発性の向上を置いることが可能になる。さらに、本実施例の装置によるとは、数組金属操を一定の間隔で一本を置い、数組金属操の切断工程、切断された金属操の球状化工程及び数組金属球の回収工程を建まり、数組金属操の切断工程、切断された金属操の球状化工程及び数組金属球の回収工程を建まりに

また、本実施例の数額金属の製造方法では、従 来取り上げられなかった金属や合金にも適用する ことができるので、バンプとして適切な組成の数 額金属球を能率良く製造することができる。

商、上記の実施例においては、金額片を用いて 金球を製造する場合について説明したが、本発明

以上説明したように本発明によれば、自由客下する金属級片を加熱手段を用いて溶融し、溶融金属の大きな表面受力を利用することによって、容易に微細金属球を製造することができるので、簡易な装置により作業能率の向上を図り、量度性の向上を図ることができる。

4. 図面の簡単な説明

抵付図面は本発明の一実施例である散報金属球の製造方法において使用する装置の概略図である。

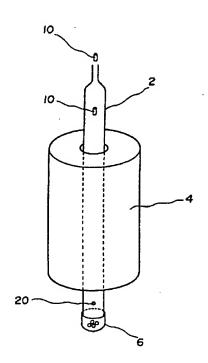
2 · · · 炉芯管、4 · · · 加热炉、

5 · · · 董、 1 0 · · · 金属額片、

20 · · · 欲細金属球。

出職人 新日本製掘 株式會社 代理人弁理士 半 田 昌 男

符開平4-66601 (4)



第1頁の続き